# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000 - 252548

(43) Date of publication of application: 14.09.2000

(51)Int.CI.

H01L 43/08

G11B 5/39

(21)Application number: 11-374033

(71)Applicant:

**TOSHIBA CORP** 

(22) Date of filing:

28.12.1999

(72)Inventor:

KAMIGUCHI YUZO

YUASA HIROMI

SAHASHI MASASHI **IWASAKI HITOSHI** 

(30)Priority

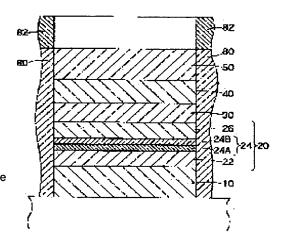
Priority number: 10377385

Priority date: 28.12.1998

Priority country: JP

# (54) MAGNETORESISTIVE EFFECT ELEMENT AND MAGNETIC RECORDER (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To secure magnetic coupling of ferromagnetic metallic layers and to obtain an excellent magnetized stuck surface, causing mirror reflection of electrons to occur, by providing a nonmetallic layer as an electron reflecting layer in the middle of the magnetized stuck layer, and laminating two kinds of layers as a backing for the nonmetallic layer. SOLUTION: By forming a nonmetallic layer 50 on a second magnetic layer 40 first of all, mirror reflection of electrons is caused to occur between these layers. As the result of this, it becomes possible to reduce the loss of momentum of the electrons. In addition, it becomes possible to cause mirror reflection of electrons to occur even at the interface between a second ferromagnetic metallic layer 26 and a nonmetallic layer 24, by forming the nonmetallic layer 24 in the middle of a first magnetized layer 20. Accordingly, it is possible to cause electron reflection to occur even at an interface of a magnetic layer above or below a current path, in spite of using a metallic antiferromagnetic substance. Consequently, it becomes possible to minimize the loss of momentum of electrons, and to obtain an excellent bias magnetic field property, using the antiferromagnetic substance.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-252548

(P2000-252548A)

(43)公開日 平成12年9月14日(2000.9.14)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	•	•
---------------------------	---	---

### 識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 43/08 G11B 5/39 H01L 43/08

G11B 5/39

# 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 18 頁)

(21)出願番号

特願平11-374033

(22)出願日

平成11年12月28日(1999.12.28)

(31)優先権主張番号 特願平10-377385

(32)優先日

平成10年12月28日(1998.12.28)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 上 口 裕 三

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会

社東芝研究開発センター内

(72) 発明者 湯 浅 裕 美

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会

社東芝研究開発センター内

(74)代理人 100064285

弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

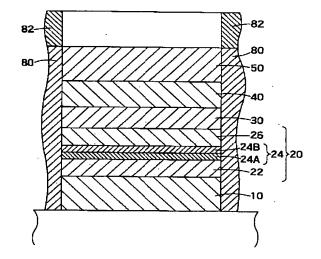
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 磁気抵抗効果素子及び磁気記録装置

# (57)【要約】

【課題】 スペキュラースピンバルブ膜の大きなMR変 化率を維持したうえで、良好な磁化固着膜のバイアス特 性と両立させるとともに、軟磁気特性を改善した磁気抵 抗効果素子を具備する磁気ヘッド及び磁気記録装置を提 供することを目的とする。

【解決手段】 磁化固着層と、フリー層と、これらの間 に設けられた非磁性中間層と、を有し、磁化固着層が、 第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の 上に設けられた第1の非金属層と、前記第1の非金属層 の上に設けられ前記第1の非金属層とは異なる組成を有 する第2の非金属層と、前記第2の非金属層の上に設け られた第2の強磁性体金属層と、を有する磁気抵抗効果 素子。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第 1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁 性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗 効果素子であって

前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられた第1の非金属層と、前記第1の非金属層の上に設けられ前記第1の非金属層とは異なる組成を有する第2の非金属層と、前記第2の非金属層の上に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有することを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項2】第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第 1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁 性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗 効果素子であって、

前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられ前記第1の強磁性体金属層とは異なる組成を有する第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層の上に設けられた非金属層と、前記非金属層の上に設けられた第3の強磁性体金属層と、を有することを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項3】第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第 1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁 性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗 効果素子であって、

前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられた第1の非金属層と、前記第1の非金属層の上に設けられた第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層の上に設けられた第2の非金属層と、前記第2の非金属層の上に設けられた第3の強磁性体金属層と、を有することを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項4】第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第 1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁 性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗 効果素子であって、

前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、リチウム(Li)、ベリリウム(Be)、ナトリウム(Na)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、シリコン(Si)、りん(P)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、スカンジウム(Sc)、ガリウム(Ga)、ルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、イットリウム(Y)、セシウム(Cs)、バリウム(Ba)及びランタン系列に属する元素からなる群から選択された少なくともいずれかの元素を1%以上含有した第1の強磁性体金属層と、前記強磁性体金属層の上に形成された非金属層と、前記非金属層の上に形

成された第2の強磁性体金属層と、を有することを特徴 とする磁気抵抗効果素子。

【請求項5】前記第1の強磁性体金属層は、アルミニウム(A1)、シリコン(Si)及びランタン系列に属する元素からなる群から選択された少なくともいずれかの元素を1%以上含有したことを特徴とする請求項4記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項6】第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第 1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁 性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗 効果素子であって、

前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体 金属層の上に設けられた非金属層と、前記非金属層の上 に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有し、

前記非金属層は、反強磁性体であり、且つ、その膜厚を T、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式  $P \times (n+0.3) \le T \le P \times (n+0.7)$ 

が満足されることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項7】第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第 1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁 性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗 効果素子であって、

前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体 金属層の上に設けられた非金属層と、前記非金属層の上 に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有し、

前記非金属層は、反強磁性体であり、且つ、その膜厚を T、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式  $P \times (n-0.2) \le T \le P \times (n+0.2)$ 

が満足されることを特徴とする磁気抵抗効果素子。

【請求項8】磁気記録媒体に対して情報を再生する磁気 ヘッドを備えた磁気記録装置であって、

前記磁気ヘッドは、請求項1~7のいずれかに記載の磁 気抵抗効果素子を有することを特徴とする磁気記録装 置。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気抵抗効果素子及び磁気記録装置に関し、より詳細には、本発明は、スピンバルブ膜を用いた磁気抵抗効果素子及びこの磁気抵抗効果素子を磁気ヘッドに搭載した磁気記録装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、磁気記録媒体に記録された情報の読み出しは、コイルを有する再生用磁気ヘッドを記録 媒体に対して相対的に移動させ、そのときに発生する電 磁誘導でコイルに誘起される電圧を検出する方法によっ て行われてきた。一方、情報を読み出す場合に、磁気抵 抗効果素子(以下、「MR」素子と呼ぶ)を用いること も知られている。(IEEE MAG-7、150(1971)等参照)。MR素子を用いた磁気ヘッド(以下、「MRヘッド」と呼ぶ)は、ある種の強磁性体の電気抵抗が外部磁界の強さに応じて変化するという現象を利用したものである。

【0003】近年、磁気記録媒体の小型化・大容量化が 進められ、情報読み出し時の再生磁気信号が極めて微弱 になってきており、より高感度に大きな出力が取り出せ るMRヘッドへの期待が高まっている。とくに、強磁性 体/非磁性体/強磁性体のサンドイッチ構造の積層膜 で、大きな磁気抵抗効果が得られている。すなわち、非 磁性層を挟んだ2つの強磁性層の一方に、交換バイアス を及ぼして磁化を固定しておき、他方の強磁性体を外部 磁界(信号磁界等)により磁化反転させる。これによ り、非磁性層を挟んで配置された2つの強磁性層の磁化 方向の相対的な角度を変化させることによって、大きな 磁気抵抗効果が得られる。この様なタイプの多層膜はス ピンバルブ膜と呼ばれている (Phys. Rev. B., Vol. 45, p80 6(1992)、J. Appl. Phys., Vol. 69, p4774(1991)等参照)。 【0004】スピンバルブ膜の磁気抵抗変化率は、5~ 8%と大きく低磁場で磁化を変化させることが出来るた め、MR素子に適している。ただし、記録密度のさらな る高密度化に対応するためには、さらに大きなMR変化 率をえる必要があり、現在の2倍から3倍以上のMR変 化率を得ることが望まれている。しかし、単純な金属積 層タイプのスピンバルブ膜では、10%以上のMR変化 率を得ることは困難となっている。それに対して最近、 バイアス膜として、NiO、FeoOs などの酸化物 からなる絶縁性の反強磁性体を用い、もう片方の磁性体 の表面にも酸化物層を積層した、「スペキュラースピン バルブ膜」が注目を集めている。スペキュラースピンバ ルブ膜では、磁性体/非磁性体/磁性体のサンドイッチ 膜をさらに絶縁体で挟み込むことにより、金属/絶縁体 界面で電子を鏡面反射させ、約20%程度の大きな磁気 抵抗効果が得られることが知られている。スペキュラー スピンバルブ膜では、磁性体/非磁性体/磁性体サンド イッチ膜の両側を酸化物層で挟む必要があるが、同時 に、少なくとも片方の磁性体に接して磁化を固着するた めのバイアス膜を積層する必要がある。そのため、現在 ではNiO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> などの酸化物反強磁性体が用 いられているが、現在のところ、十分に良好なバイアス 特性を持った酸化物反強磁性体は知られておらず、実用 化のネックになっている。すなわち十分に大きな交換バ イアス磁場と十分に高いブロッキング温度を持った絶縁 性の反強磁性体がないため、スペキュラースピンバルブ 膜を実用材料として使用することが困難になっている。

【0005】これに対して、最近、磁性体層の中に極薄の酸化物を挿入することによって、金属反強磁性体を用いながらスペキュラー効果を得る方法が提案されている。この方法を用いれば、大きな交換バイアス磁場と十

分に高いブロッキング温度を持った金属反強磁性体を用いながら大きなMR効果を得ることが可能になる。しかし、この場合極薄の酸化物層を精度良く作成することが重要であり、十分な再現性をもって良好な酸化物層を作成する必要がある。

# [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような課題に鑑みてなされたものである。すなわち、その目的は、スペキュラースピンバルブ膜の大きなMR変化率を維持したうえで、良好な磁化固着膜のバイアス特性と両立させるとともに、軟磁気特性を改善した磁気抵抗効果素子を具備する磁気ヘッド及び磁気記録装置を提供することにある。

# [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の磁気抵抗効果素子は、第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗効果素子であって、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられた第1の非金属層と、前記第1の非金属層の上に設けられ前記第1の非金属層とは異なる組成を有する第2の非金属層と、前記第2の非金属層の上に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有することを特徴とし、電子を鏡面反射させる非金属層を極めて薄く且つ再現性良く形成することできる。

【0008】または、本発明の磁気抵抗効果素子は、第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗効果素子であって、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられ前記第1の強磁性体金属層とは異なる組成を有する第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第2の強磁性体金属層と、前記第3の強磁性体金属層と、有することを特徴とし、電子を鏡面反射させる非金属層を極めて薄く且つ再現性良く形成することできる。

【0009】または、本発明の磁気抵抗効果素子は、第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗効果素子であって、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられた第1の非金属層と、前記第2の強磁性体金属層の上に設けられた第2の非金属層と、前記第2の強磁性体金属層の上に設けられた第3の強磁性体金属層と、を有することを特徴とし、電子の

鏡面反射を極めて効果的に生じさせることができる。

【0010】または、本発明の磁気抵抗効果素子は、第 1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第1の磁性層と前 記第2の磁性層との間に設けられた非磁性中間層と、を 有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗効果素子であっ て、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくとも いずれかは、リチウム(Li)、ベリリウム(Be)、 ナトリウム(Na)、マグネシウム(Mg)、アルミニ ウム(A1)、シリコン(Si)、りん(P)、カリウ ム(K)、カルシウム(Ca)、スカンジウム(S c)、ガリウム(Ga)、ルビジウム(Rb)、ストロ ンチウム (Sr)、イットリウム (Y)、セシウム (C s)、バリウム(Ba)及びランタン系列に属する元素 からなる群から選択された少なくともいずれかの元素を 1%以上含有した第1の強磁性体金属層と、前記強磁性 体金属層の上に設けられた非金属層と、前記非金属層の 上に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有すること を特徴とし、電子を鏡面反射させる非金属層を極めて薄 く且つ再現性良く形成することできる。

【0011】特に、前記第1の強磁性体金属層は、アルミニウム(A1)、シリコン(Si)及びランタン系列に属する元素からなる群から選択された少なくともいずれかの元素を1%以上含有したものであることが望ましい。

【0012】または、本発明の第5の磁気抵抗効果素子は、第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗効果素子であって、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられた非金属層と、前記非金属層の上に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有し、前記非金属層は、反強磁性体であり、且つ、その膜厚をT、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式 $P\times(n+0.3) \leq T \leq P\times(n+0.7)$ が満足されることを特徴とし、シンセティック反強磁性体を形成してさらに高性能化することができる。

【 O O 1 3 】 ここで、前記非金属層の厚さは、例えば、 N i O の (111)配向膜のように、N i 原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層という積層構造を持ってる場合には、一番界面に近い酸素原子層の強磁性金属層側に接している金属原子層の中心位置から、中心位置までの距離で定義する。また、より複雑な結晶構造を持った非金属層の場合も、一番界面に近い酸素原子層の金属層側に接している金属原子層の中心位置から、中心位置までの距離で定義する。

【0014】または、本発明の第6の磁気抵抗効果素子は、第1の磁性層と、第2の磁性層と、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層との間に設けられた非磁性中間層と、を有するスピンバルブ膜を備えた磁気抵抗効果素子

であって、前記第1の磁性層と前記第2の磁性層の少なくともいずれかは、第1の強磁性体金属層と、前記第1の強磁性体金属層の上に設けられた非金属層と、前記非金属層の上に設けられた第2の強磁性体金属層と、を有し、前記非金属層は、反強磁性体であり、且つ、その膜厚を丁、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式P×(n-0.2)≤T≤P×(n+0.2)

が満足されることを特徴とし、安定な強磁性的結合を得ることができる。

【0015】一方、本発明の磁気記録装置は、磁気記録 媒体に対して情報を記録または再生する磁気ヘッドを備 えた磁気記録装置であって、前記磁気ヘッドは、前述し たいずれかの磁気抵抗効果素子を有することを特徴と し、大きな再生信号出力と、良好な熱安定性とを実現さ せることができる。

# [0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。すなわち、本発明の磁気抵抗効果素子は、所定の基板の上に、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50がこの順に積層された構造を有する。

【0017】さらに、この積層構造の両側には、硬磁性 膜80、80が設けられ、それぞれの硬磁性膜の上に は、電極82、82が設けられている。

【0018】本具体例においては、第1の磁性層20は、磁化が固定され一方向異法性によるバイアスがかれられた「磁化固着層」として作用する。また、第2の磁性層40は、図示しない磁気記録媒体などから発生される外部磁場(例えば信号磁界など)により磁化反転される「磁場感受層」あるいは「フリー層」として作用する。

【0019】「磁化固着層」である第1の磁性層20 は、強磁性体金属層22と非金属層24と強磁性層金属 層26をこの順に積層した構造を有する。さらに、本実 施形態においては、非金属層24が、第1の非金属層2 4Aと第2の非金属層24Bとを積層した構造を有す る。

【0020】本発明の磁気抵抗効果素子においては、電極82、82を介して図1に向かって左右方向にバイアス電圧を印加して磁気抵抗の変化を測定することにより、第2の磁性層40に印加される磁場強度を検出することができる。この時に、バイアス電圧により生ずる電流は、主に第2の強性性金属層26、非磁性中間層30、及び第2の磁性層40において面内方向に流れる。【0021】ここで、磁気抵抗効果をより顕著に得るためには、バイアス電圧の印加に伴って面内方向に流れる電子の運動量の損失を低減する必要がある。本発明によ

れば、まず、第2の磁性層40の上に非金属層50を設

けることにより、これらの層の間で電子の鏡面反射を生 じさせることができる。この結果として、電子の運動量 の損失を低減することができる。

【0022】さらに、本発明によれば、第1の磁性層20の中間に非金属層24を設けることにより、第2の強磁性体金属層26と非金属層24との界面においても電子の鏡面反射を生じさせることができる。つまり、反強磁性層10の材料として、NiMn、PtMn、IrMnなどの金属性の反強磁性体を用いた場合には、反強磁性層10と第1の磁性層20との間において電子の鏡面反射を生じさせることは困難であり電子の運動量の損失が生ずるのに対して、本発明によれば、金属性の反強磁性体を用いながら電流経路の上下いずれの磁性層の界面においても電子反射を起こすことができる。

【0023】その結果として、電子の運動量の損失を極小化させ、反強磁性体を用いつつ、良好なバイアス磁場特性を実現することができる。さらに、250℃以上の高いブロッキング温度を保ちつつ、MR変化率として15%以上の大きな値を得ることが可能になる。

【0024】ここで、第1の磁性層20の中間に設ける非金属層24は、その層厚が厚すぎるとその上下の強磁性体金属層22と26との磁気的なカップリングを妨害し、良好な磁化固着特性を得ることができないという問題を生ずる。一方、非金属層24の層厚が薄すぎると、均一で連続的な薄膜の形成が困難となり、電子の鏡面反射を十分に生じさせることができない。つまり、非金属層24として、極めて薄く且つ均一な薄膜を再現性良く形成する必要が生ずる。

【0025】一般に、極薄の非金属層を形成する場合には、まず非金属層を形成するための下地の金属層を形成し、その表面を酸素(O)、窒素(N)、あるいはフッ素(F)などを含有した気体、もしくはそのプラズマなどの雰囲気に曝して反応させることより、形成することが望ましい。ただし、この場合に反応が進みすぎると、非金属層の厚さが厚くなりすぎるため、非金属層で磁気カップリングが切れてしまい、良好な磁化固着特性を得ることが難しくなってしまう。この為、再現性良く反応の進行を制御する必要があるが、従来の構成では反応の精密な制御は容易でなかった。

【0026】これに対して、本実施形態によれば、非金属層24を第1の第1の非金属層24Aと第2の非金属層24Bとの積層構造とすることにより、非金属層24の全体の層厚を再現性良く薄く形成することが可能となる。すなわち、本実施形態では、非金属層24を形成するための材料として2種以上の材料の積層構成を用いる。第1の非金属層24Aの材料としては、酸化や窒化などの反応に対してより耐性の強い材料を用いる。また、第2の非金属層24Bの材料としては、反応の後に、良好な電子反射を起こすことができる材料を用いる。

【0027】図2は、非金属層24の形成方法を概念的に表す工程断面図である。まず、図2(a)に表したように、下地層22と薄膜Xとの積層構造を用意する。ここで、下地層22は、第1の強磁性体金属層の一部を兼ねるものであり、且つ酸化や窒化あるいはフッ化に対して耐性の大きい材料からなることが望ましい。その材料としては、ニッケル(Ni)を含有したものであることが望ましく、例えば、ニッケル・鉄(NiFe)合金を用いることができる。

【0028】また、薄膜Xは、酸化、窒化またはフッ化により、良好な電子反射を起こすことができる材料からなる。その材料としては、例えば、コバルト鉄(CoFe)に、リチウム(Li)、ベリリウム(Be)、ナトリウム(Na)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(A1)、シリコン(Si)、りん(P)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、スカンジウム(Sc)、ガリウム(Ga)、ルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、イットリウム(Y)、セシウム(Cs)、バリウム(Ba)及びランタン系列に属する元素の少なくともいずれかの元素を添加したものを用いることができる。

【0029】また、薄膜Xの堆積は、例えば、スパッタリング、真空蒸着、CVDなどの方法により行うことができる。この際に、薄膜Xを十分に薄く堆積することは比較的容易である。

【0030】次に、図2(b)に表したように、第1の 非金属層24Aと第2の非金属層24Bを形成する。具 体的には、酸素(O)、窒素(N)あるいはフッ素

(F)を含有した雰囲気に曝すことにより、薄膜Xと下地22の表面を反応させる。この際に、薄膜Xは、反応性が比較的高いために全体が反応し、第2の非金属層24Bが形成される。しかし、その下の下地層22は反応の耐性が大きい材料を含有するため、反応の進行が阻止され、極薄の非金属層24Aが形成される。つまり、非金属層24の全体の膜厚は、薄膜Xの膜厚により実質的に決定される。このため、極薄且つ均一な非金属層24を再現性良く形成することができる。

【0031】本発明によれば、下地が反応に対するストッパ層として作用し、極薄且つ均一な非金属層を再現性よく形成することができる。その結果として、電子の鏡面反射を生じさせつつ、第1の強磁性体金属層22と第2の強磁性体金属層26との磁気的なカップリングを確保して良好な磁化固着特性を得ることができる。

【0032】また、図1乃至図2においては、非金属層24が2種類の非金属層からなる場合を例示したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、非金属層24の構造として、3種類あるいはそれ以上の非金属層からなる積層構造を採用しても良い。このような場合においても、上側に電子の鏡面反射を確保する層を設け、下側に過度の反応を阻止する役割を有する層を設け

ることにより、同様の効果を得ることができる。

【0033】以下に、本実施形態にかかる磁気抵抗効果素子を構成する各層の構成についてさらに詳細に説明する。

【0034】まず、非金属層24の材料としては、酸化物、窒化物、あるいはフッ化物などを用いることができる。これらのうちで、非磁性材料(室温でスピンの強磁性磁化配列も、反強磁性配列もしない材料)を用いる場合は、非金属層24のトータル厚さは3nm以下とすることが望ましい。これは、非金属層24の厚さがこれ以上に厚くなると非金属層24を挟んだ両側の強磁性体金属層22、26の間での磁気的結合力が小さくなり、非磁性中間層30に接した強磁性体金属層26の磁化の固着が困難になるためである。また、より良好な磁化固着を得るためには、非金属層24の合計厚さを2nm以下とすることがより望ましい。

【0035】非金属層24の材料として反強磁性体、もしくは強磁性体を用いる場合には、非金属層24を介して上下の磁性層22、26を磁気的に固着出来る。従って、非金属層24の合計の膜厚が5nm以下であれば十分に非磁性中間層30に接した強磁性体金属層26の磁化を固着することが可能である。ただし、より強固な磁性的結合を得るためには、非金属層24の合計の厚さは3nm以下であることが望ましい。

【0036】特に、強磁性体を用いることより大きなM R変化率と層間結合を得ることができる。

【0037】また、非金属層24の材料が反強磁性体である場合には、動作環境温度を考えるとネール温度が250℃以上であることが望ましく、300℃以上であることがより望ましい。これは、ネール温度が低いと、上下の強磁性体層22、26の結合の熱的安定性が劣化するためである。

【0038】ただし、本発明においは、電子を鏡面反射させる非金属層24を両側から強磁性体22、26で挟むため、強磁性体からの分子磁界によってバルク値よりもネール温度が上昇する。このため、電子反射層となる非金属層24の両側は、キューリー点の高いFe(鉄)系またはCo(コバルト)系合金によってサンドイッチすることが望ましい。この方法によって、NiO(酸化ニッケル)のような材料においても、組成を適宜調整することによって十分に高いネール点を確保することが出来る。

【0039】一方、非金属層24の材料が強磁性体である場合には、動作環境温度を考えるとキューリー温度が100℃以上であることが望ましく、200℃以上であることがさらに望ましい。この場合も、電子反射層となる非金属層24を両側から強磁性体層22、26で挟むため、強磁性体からの分子磁界によってバルク値よりもキュリー点は上昇する。このため、非金属層24の両側はキューリー点の高いFe系またはCo系合金でサンド

イッチすることが望ましい。この方法によって、例えば ペロブスカイト系のような材料においても、組成を適宜 調整することによって十分に高いキューリー点を確保す ることが出来る。また、フェライト系のような材料にお いても、さらに十分なキューリー点を確保することが出 来る。

【0040】一方、上下の強磁性体金属層22、26の磁気的な結合の形態は、磁化が平行になるように結合していてもよく、磁化が反平行に結合していてもよい。また、磁化が略90度の角度をなして結合していても良い。または、それ以外の角度をなしていても問題はない。結合の強さは、4000eの外部磁場で10度以内の角度変化となることが望ましい。

【0041】上下磁性層の結合を平行にするためには、非金属層24の材料として強磁性体、もしくはフェリ磁性体を用いることが望ましい。ただし、反強磁性体を用いることもできる。その場合には、NiOのように原子のスタック(積層)に対して各原子層の磁化が反平行に配列するような絶縁体を用いることが望ましい。その場合に、磁性原子層の数が偶数に近くなるように非金属層24の膜厚を設定することが望ましい。

【0042】すなわち、非金属層24の材料としては、強磁性体であり、且つ、その膜厚をT、その時期的周期をP、整数をnとした時に、式p×(n-0.2)  $\leq$ T  $\leq$ P×(n+0.2) が満足されるようなものを用いることが望ましい。ここで、時期的周期とは、非金属層の膜厚方向において生ずる磁化スピンの周期のことであり、例えば、磁気的な 1 周期が数原子層にわたってスパイラル状に変化するような場合も含む。

【0043】具体的には、例えば、NiO(酸化ニッケル)のように、原子スタックに対して各原子層の磁化が反平行に配列している絶縁体を用いることができる。NiOの(111)配向膜はNi原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層の機厚方向にみた酸素原子層の数が偶数に近くなるように、非金属層24の膜厚を設定することが望ましい。但し、トータルとしての磁気的結合が平行であればよいため、必ずしもぴったりと偶数である必要はない。

【0044】ここで、前記非金属層の厚さは、一番界面に近い酸素原子層の強磁性金属層側に接している金属原子層の中心位置から、中心位置までの距離で定義する。また、より複雑な結晶構造を持った非金属層の場合も、一番界面に近い酸素原子層の金属層側に接している金属原子層の中心地位から、中心位置までの距離で定義する。また、より複雑な結晶構造を有する酸化物の場合においても、上記定義は同様に適用することができる。

【0045】上下の強磁性体金属層22、26の結合を

反平行にするためには、非金属層 24の材料として、反強磁性体であり、且つ、その膜厚をT、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式P×(n+0. 3)  $\leq$ T  $\leq$ P×(n+0. 7) が満足されるようなものを用いることが望ましい。ここで、「磁気的周期」とは、非金属層の膜厚方向において生ずる磁化スピンの周期のことであり、例えば、磁気的な 1 周期が数原子層に渡ってスパイラル状に変化するような場合も含む。

【0046】具体的には、例えば、NiO(酸化ニッケル)のように、原子スタックに対して各原子層の磁化が反平行に配列している絶縁体を用いることができる。この場合の「磁気的周期」は、酸素原子層/ニッケル原子層/酸素原子層/ニッケル原子層である。従って、非金属層の膜厚方向にみた原子層の数が奇数に近くなるように非金属層24の膜厚を設定することが望ましい。但し、トータルとしての磁気結合が反平行であればよいため、からなずしもぴったりと奇数である必要はない。

【0047】また、フェリ磁性体を用いる場合も、強磁性体と電子反射層となる非金属層24との界面での電子反射層の磁性サイトが一方向のスピンサイトが多くなるような面を選び、その上側界面と下側界面とでその方向が反平行となるよう、膜厚を選択することが望ましい。【0048】また、非金属層24は、アモルファス(非晶質)状態であってもよいが、微結晶状態または多結晶状態であることが望ましく、磁性体層とエピタキシャル関係にあることが望ましい。特に、上下磁性層22、26の結合を強くし、かつ電子反射係数を増大させるためには、エピタキシャル関係にあることが望ましい。

【0049】また、非金属層24は、完全に連続的な薄 膜の状態であってもよいが、ピンホールがあいていても よい。ピンホールが開いていると、その穴を通して上下 磁性層 22、26 が磁気的に結合することが可能になる ため、強い磁気結合を得ることが出来る。ただし、あま りピンホールの存在が多いと電子反射効果が小さくなる ため、ピンホールの割合は面積にして全体の50%以下 であることが望ましい。さらに電子反射効果を上昇させ るためには、ピンホールの割合は20%以下であること が望ましく、10%以下であることがさらに望ましい。 【0050】また、電子を鏡面反射する界面すなわち、 第2の非金属層24Bと強磁性体金属層26との界面の 平均の凹凸は2 n m以上あってもよいが、2 n m以下で あることがより望ましい。界面の凹凸が2 n m以上であ ると、電子反射係数が劣化するためにMR変化率は減少 してしまう。図1に例示したように、反強磁性層10を 下側に設けた場合にはスピンバルブ膜の平滑性が上昇 し、表面、もしくは界面の凹凸が減少するため、より大 きな電子反射効果を得ることができる。この場合に界面 の凹凸をさらに減少させるために、反強磁性層10の下 地としては、タンタル(Ta), チタン(Ti), クロ

 $\Delta$  (Cr), アルミニウム (A1) などを用いることができる。

【0051】また、基板との濡れ性を向上させる下地層を設け、さらに、その上に銅(Cu)、金(Au)、銀(Ag)のような結晶配向性を向上させる材料を積層した上に反強磁性層10を堆積しても良い。このとき下地と、その上に積層される金属層との格子定数の差は、5%以内とすることが望ましい。このことによって、全体の平滑性と配向性を向上させることが可能となり、電子反射係数が上昇し、より大きなMR効果を得ることができる。

【0052】電子反射層としての非金属層24は、必ずしも配向している必要はないが、より望ましくは最密面配向している方がよい。電子反射層を最密面に配向させることにより、より大きな電子反射率を得ることが可能となる。また、その上に積層する強磁性体金属層26の膜質が向上し、図1のような反強磁性層10を下側に設けた構造では、軟磁気特性を向上させることも可能である。

【0053】強磁性体金属層22、26、あるいは第2の磁性層40の材料としては、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、鉄(Fe)などの磁性体を用いることができるが、NiFe、CoFeなどのような2元系磁性合金でも良い。特に大きなMR変化率と良好な軟磁気特性を得るためには、コバルト(Co)を含んだ磁性合金を用いることが望ましい。コバルト系合金を用いることにより大きなスピン依存散乱と、良好な電子反射効果とを得ることが可能となり、大きなMR効果を得ることができる。また、同様に3元以上の磁性体合金を用いても良い

【0054】また、強磁性体金属層22、26の材料は、必ずしも同一である必要はなく、一方がNiFeで、他方がCoFeというように変えてもよい。この場合には、非磁性中間層30に接していない強磁性体金属層22の抵抗が高い方がシャントの効果を低減することができるため、強磁性体金属層22には、クロム(Cr)、タンタル(Ta)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、タングステン(W)、ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)などの高抵抗化添加物を添加することが望ましい。

【0055】特に、図1に例示した構造において、第1の強磁性体金属層22を2層構造とし、その下側の層を、磁気固着層として実質的に作用する層、上側の層を反応を阻止する層として作用させることができる。この場合の下側の層の材料としては、MR変化量に影響を及ぼすバルク効果が大きいものが望ましい。具体的には、例えば、コバルト(Co)系磁性合金を挙げることができ、その層厚は相対的に厚く形成することが望ましい。一方、この場合の上側の層の材料としては、前述したように、ニッケル系の磁性合金とすることができ、その層

厚は反応を阻止することができる範囲で薄く形成することが望ましい。

【0056】さらに、これらの磁性層22、26、40は、それぞれ2層以上の磁性体と非磁性体の積層構造となっていても良い。例えば、CoFe/Cuのような2層構造とされていても良い。または、CoFe/Ru/CoFeのような3層構造とされていても良く、または、4層以上の積層構造であっても良い。

【0057】また、これらの磁性層は、必ずしも配向している必要はないが、最密面配向していることが望ましく、結晶格子の構造がfccの磁性体では(111)面配向していることが望ましく、bcc構造の磁性体では(100)面配向していることが望ましく、hcp構造の磁性体では、c面が面内配向していることが望ましい。

【0058】次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。図3は、本発明の第2の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。すなわち、本実施形態の磁気抵抗効果素子も、所定の基板の上に、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50がこの順に積層された構造を有する。各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0059】また、図1に例示した硬磁性膜80、80と電極82、82は、図3においては簡単のために省略した。

【0060】本実施形態においては、第1の強磁性体金属層22が、2種以上の強磁性体の積層構造からなることを特徴としている。すなわち、図3に表した具体例においては、第1の強磁性体金属層22は、第1の層22Aと第2の層22Bとを積層した構造を有する。

【0061】第1の層22Aは、磁気固着層として実質的に作用し、その材料としては、大きな一方向異方性を得られるものが望ましい。具体的には、例えば、コバルト(Co) 系磁性合金を挙げることができ、コバルトに、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)、パラジウム(Pd)、白金(Pt)、イリジウム(Ir)、ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)、オスミウム(Os)、ハフニウム(Hf) などの元素のいずれか1種あるいは2種以上を添加した合金を挙げることができる。

【0062】第2の層22Bは、磁気固着層として作用しうる強磁性特性を有するとともに、非金属層24の形成の際の酸化、窒化またはフッ化反応に対する耐性が高い材料からなる。つまり、第1実施形態に関して前述したように、非金属層24を反応により形成させる際に、第2の層22Bの表面層が反応して非金属層24が形成されるが、この際に過度の反応を阻止して、全体として

極薄且つ均一な非金属層24を再現性良く得ることができる。第2の層22Bの材料としては、例えば、ニッケル(Ni)系の合金を挙げることができる。

【0063】本実施形態によれば、第1実施形態に関して前述した種々の効果が同様に得られ、さらに、第1の強磁性体金属層22において、バルク効果が高い第1の層22Aを設けることにより、磁化固着特性を改善してより大きな一方向異方性磁界を得ることができる。

【0064】次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。図4は、本発明の第3の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。すなわち、本実施形態の磁気抵抗効果素子も、所定の基板の上に、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50がこの順に積層された構造を有する。各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0065】また、図1に例示した硬磁性膜80、80 と電極82、82は、図4においては簡単のために省略 した。

【0066】本実施形態においては、第1の磁性層20が、少なくとも2層の非金属層と少なくとも3層の強磁性体金属層とを交互に積層させた構造を有する。すなわち、図4に表した具体例においては、第1の磁性層20は、強磁性体金属からなる第1の層22A、第1の非金属層24A、強磁性体金属からなる第2の層22B、第2の非金属層24B及び、強磁性体金属からなる第3の層26をこの順に積層した構造を有する。

【0067】磁化固着特性を確保するためには、強磁性体金属からなる各層、すなわち第1~第3の層22A、22B、及び26の磁気的なカップリングを維持する必要がある。このためには、これらの間に介在させる非金属層24A及び24Bの膜厚を薄くする必要があるが、あまりに薄く形成すると、ピンホールなどが生じやすく、電子の鏡面反射の効率が低下する。

【0068】これに対して、本実施形態によれば、非金属層24Aと24Bとを別個に設けることにより、強磁性体層との界面が増え、電子が鏡面反射される確率を倍増させることができる。つまり、本実施形態によれば、複数の非金属層を強磁性体からなる層の間に別個に介在させることにより、ピンホールなどが存在しうるような極薄の非金属層を用いて強磁性体層の間の磁気的なカップリングを確保しつつ、電子の鏡面反射の効率を倍増させることができる。その結果として、磁気固着特性を維持しつつ、電子の運動量の損失を大幅に低減して大きなMR特性を実現することができる。

【0069】次に、本発明の第4の実施の形態について 説明する。図5は、本発明の第4の実施の形態にかかる 磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。すな わち、本実施形態の磁気抵抗効果素子も、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50がこの順に積層された構造を有する。各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0070】また、図1に例示した硬磁性膜80、80 と電極82、82は、図5においては簡単のために省略 した。

【0071】本実施形態においては、第1の磁性層20 が、少なくとも1層の非金属層を中間に有し、この非金 属層に接して設けられた強磁性体金属層が、リチウム (Li)、ベリリウム(Be)、ナトリウム(Na)、 マグネシウム(Mg)、アルミニウム(A1)、シリコ ン(Si)、りん(P)、カリウム(K)、カルシウム (Ca)、スカンジウム(Sc)、ガリウム(Ga)、 ルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、イット リウム(Y)、セシウム(Cs)、バリウム(Ba)及 びランタン系列に属する元素の少なくともいずれかを1 %以上含有することを特徴としている。例えば、図5に 表した具体例においては、第1の磁性層20は、第1の 強磁性体金属層22'と非金属層24と第2の強磁性体 金属層26とをこの順に積層してなる。そして、第1の 強磁性体金属層22'は、上記したいずれかの元素を1 %以上含有している。

【0072】非金属層24の形成は、第1の強磁性体金 属層22.の表面を酸化、窒化、またはフッ化させるこ とにより行う。この形成工程において、クロム、アルミ ニウム、またはシリコンが優先的に反応し、緻密で平滑 な非金属層24を形成することができる。その結果とし て、良好なMR変化率を再現性良く得ることができる。 【0073】なお、図5に例示した構造の他にも、例え ば、図4に例示した構造において、強磁性体金属層22 A及び22Bの少なくともいずれかに、リチウム(L i)、ベリリウム(Be)、ナトリウム(Na)、マグ ネシウム (Mg)、アルミニウム (A1)、シリコン (Si)、りん(P)、カリウム(K)、カルシウム (Ca)、スカンジウム(Sc)、ガリウム(Ga)、 ルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、イット リウム(Y)、セシウム(Cs)、バリウム(Ba)及 びランタン系列に属する元素の少なくともいずれかを1 %以上含有させても同様の効果を得ることができる。

【0074】次に、本発明の第5の実施の形態について説明する。図6は、本発明の第5の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。すなわち、本実施形態の磁気抵抗効果素子も、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50がこの順に積層されたスピンバルブ構造を有する。各層の具体的な構成や役割は、図

1 乃至図2 に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0075】また、図1に例示した硬磁性膜80、80 と電極82、82は、図6においては簡単のために省略 した。

【0076】本実施形態においても、第1の磁性層20は、強磁性体金属層22と非金属層24'と強磁性体金属層26とを積層した構造を有する。そして、非金属層24'は、反強磁性体であり、且つ、その膜厚をT、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式P×(n+0.3)  $\leq$  T  $\leq$  P×(n+0.7)の範囲内とする。

【0077】このような構成とすることにより、非金属層24′を挟んだ上下の強磁性体金属層22、26の磁気的な結合を反平行とすることができる。すなわち、非金属層24′の原子面の数を上記のように制御すると、第1の磁性層20をいわゆる「シンセティック反強磁性構造」とすることができる。そして、このように、上下の磁性層22、26の磁化が打ち消しあうため、磁化固着層すなわち第1の磁性層20がフリー層すなわち第2の磁性層40に与える静磁場を十分に小さくすることができる。磁化固着層すなわち第1の磁性層20からの静磁場による動作点のシフトは、実際の磁気へッドを製作する上での大きな問題となっているが、本実施形態によれば、第1の磁性層20をシンセティック反強磁性体とすることにより、この問題を解消することができる。

【0078】また、いわゆるスペキュラースピンバルブでは、フリー層の膜厚を薄くすることにより、より大きなMR変化率を得ることが可能となるが、フリー層を単純に薄くすると、前述したように静磁場の影響により動作点がシフトするという問題が生ずる。これに対して、本実施形態によれば、第1の磁性層20をシンセティック反強磁性体とすることよりフリー層を十分に薄くすることが可能となり、スペキュラ効果をより有効に利用することができる。

【0079】非金属層24'の具体例としては、例えば、ニッケル(Ni)を含有した酸化物を挙げることができる。例えば、酸化ニッケルを最密面配向させた薄膜を形成する場合には、ニッケルが含有された原子層と酸素が主体となる原子層とが交互に積層される。本実施形態においては、非金属層24'の膜厚方向にみて、これらの原子層の数を合計で偶数とすることにより、その上下の強磁性体の磁化方向を反平行とすることができる。【0080】次に、本第5実施形態の変型例について図6を参照しつつ説明する。

【0081】すなわち、本変型例の磁気抵抗効果素子も、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50がこの順に積層されたスピンバルブ構造を有する。各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概

略同様とすることができるので、同一の部分には同一の 符号を付して詳細な説明は省略する。

【0082】本実施形態においても、第1の磁性層20は、強磁性体金属層22と非金属層24 と強磁性体金属層26とを積層した構造を有する。そして、非金属層24 は、反強磁性体であり、且つ、その膜厚をT、その磁気的周期をP、整数をnとした時に、式P×(n-0. 2) $\leq$ T $\leq$ P×(n+0. 2)の範囲内とする。

【0083】このような構成とすることにより、非金属層24′を挟んだ上下の強磁性体金属層22、26の磁気的な結合を平行とすることができる。すなわち、非金属層24′の原子面の数を上記のように制御すると、反強磁性体の磁気的結合を用いて、強磁性体22、26を強く磁気結合させることが可能となり、良好な磁気的安定性を得ることが可能となる。本変型例によれば、磁気的安定性を改善することにより、より安定な磁気抵抗効果素子を提供することができる。

【 O O S 4 】 非金属層 2 4 ' の具体例としては、例えば、ニッケル ( N i ) を含有した酸化物を挙げることができる。例えば、酸化ニッケルを最密面配向させた薄膜を形成する場合には、ニッケルが含有された原子層と酸素が主体となる原子層とが交互に積層される。本変型例においては、非金属層 2 4 ' の膜厚方向にみて、これらの酸素原子層の数を合計で偶数とすることにより、その上下の強磁性体の磁化方向を平行となることができる。 N i O の場合には酸素原子層を挟んで磁化が反平行に結合するため、これは酸素原子層がほぼ偶数層だけ含まれていることに等しい。

【0085】次に、本発明の第6の実施の形態について説明する。図7は、本発明の第6の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。すなわち、本実施形態の磁気抵抗効果素子も、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50を有する。各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0086】また、図1に例示した硬磁性膜80、80 と電極82、82は、図7においては簡単のために省略 した。

【0087】本実施形態においては、各層の積層の順序が逆転している。すなわち、前述した第1実施形態においては、基板上に、反強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、及び非金属層50の順に積層されている。これに対して、本実施形態においては積層の順序が逆であり、所定の下地層60の上に、非金属層50、第2の磁性層40、非磁性中間層30、第1の磁性層20、反強磁性層10がこの順に積層されている。

【0088】但し、本実施形態においても、第1の磁性

層20を構成する層22、24A、24B、及び26の 積層の順序は、第1実施形態の場合と同様である。すな わち、非金属層24Aは、酸化、窒化あるいはフッ化反 応を阻止して非金属層24の膜厚を薄く且つ均一に形成 するためのストップ層としての役割を有する。但し、本 実施形態においては、層24Aと強磁性体金属層22と の界面において電子の鏡面反射が生ずる。

【0089】本実施形態によっても、非金属層24の膜厚を極薄く且つ均一に形成することができ、第1実施形態と同様の種々の効果を同様に得ることができる。

【0090】また、前述した第2~第5実施形態に関して例示した各構造についても、同様に逆の順番に積層しても良い。つまり、図3~図6に表した積層構造のそれぞれについて、非金属層50、第2の磁性層40、非磁性中間層30、第1の磁性層20、反強磁性層10の順番に積層しても良い。但し、これらの場合にも、第1の磁性層20を構成する各層の積層構造は、図3~図6に表したものと同様とする必要がある。

【0091】このように、積層の順番を逆転させても、 同様の効果を得ることができる。

【0092】以上、第1~第6の実施の形態として、非 金属層を第1の磁性層の中間に設けた構成について説明 した。

【0093】一方、電子を鏡面反射する非金属層は、図8に例示したように、反強磁性層と第1の磁性層との間に設けても良い。すなわち、図8に表した例においては、所定の基板上に、反強磁性層10、非金属層24、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、非金属層50がこの順に積層されている。同図に関しても、各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。また、図1に例示した硬磁性膜80、80と電極82、82も、図8においては簡単のために省略した

【0094】図8に例示した構造においては、電子は、非金属層24と非金属層50との間で鏡面反射を繰り返して流れる。ここで、反強磁性層10の材料としては、例えば、IrMn、PtMn、NiMn、FeMn等を用いることができる。特に、反強磁性を有する金属を用いることにより、高いブロッキング温度をもち、大きな一方向異方性をもつ、良好な磁化固着特性を得ることができる。

【0095】また、非金属層24の材料としては、例えば、NiO、CoO、 $Fe_3O_4$ 、 $Fe_2O_3$  等を用いることができる。特に、非金属層24の材料として、反強磁性を有する材料を選択することにより、金属反強磁性体がもつ良好な磁化固着特性を損なうことなく良好な電子反射効果を得ることができる。

【0096】図8の構成においては、良好なバイアス効

果を得るためには、電子反射層となる非金属層24は、 反強磁性体であるか、または強磁性体であることが望ま しい。非金属層24として、反強磁性体を用いる場合に は、その膜厚を5 n m以下とすることが望ましく、さら に2 n m以下とすることによってさらに温度特性に優れ たバイアス特性を得ることができる。

【0097】非金属層24として、強磁性体を用いる場合にも、その膜厚は5nm以下とすることが望ましく、さらに2nm以下とすることによってさらに温度特性に優れたバイアス特性を得ることができる。

【0098】一方、図9に例示したように、電子を鏡面 反射する非金属層を反強磁性層の中間に設けても良い。 すなわち、図9に例示した構造においては、所定の基板 の上に、第1の反強磁性層10A、非金属層24、第2の反強磁性層10B、第1の磁性層20、非磁性中間層30、第2の磁性層40、非金属層50がこの順に積層されている。同図に関しても、各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関して前述したものと概略同様とすることができるので、同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。また、図1に例示した硬磁性膜80、80と電極82、82も、図9においては簡単のために省略した。

【0099】このように、反強磁性層10の中間に電子を鏡面反射させる非金属層24を設けることにより、反強磁性体と強磁性体とを直接積層し、ダイレクトな交換結合により、より良好な磁化固着特性を実現しつつ、鏡面反射効果によるMRの増大を得ることができる。

【0100】また、第1の反強磁性層10A及び10Bの材料としては、IrMn、PtMn、NiMn、FeMn等を用いることができる。特に、金属性の材料を用いることにより、高いブロッキング温度をもち、大きな一方向異方性をもつ、良好な磁化固着特性を得ることができる。

【0101】また、非金属層24の材料としては、例えば、NiO、CoO、 $Fe_3O_4$ 、 $Fe_2O_3$  等を用いることができる。特に、非金属層24の材料として、反強磁性を有する材料を選択することにより、金属反強磁性体がもつ良好な磁化固着特性を損なうことなく、良好な電子反射効果を得ることができる。

【0102】また、より大きなMR効果を得るためには、第2の反強磁性層10Bの膜厚をできるだけ薄くすることが望ましく、3nm以下であることが望ましい。また、第1の反強磁性層10Aについては、これよりも厚くても良いが、電流のシャント効果を抑制するためには、10nm以下であることが望ましい。さらに、十分なバイアス効果が得られる場合には、第1の反強磁性層10Aは、省略することもできる。

【0103】一方、磁化固着層を複数設けても良い。図 10は、磁化固着層を上下に設けた構造を例示する概念 図である。すなわち、同図に例示した構造においては、

例示したように、所定の基板の上に、バッファ層2、反 強磁性層10、第1の磁性層20、非磁性中間層30、 第2の磁性層40、非磁性中間層30、第1の磁性層2 0、反強磁性層10、保護層60がこの順に積層されて いる。つまり、積層構造のほぼ中央に、フリー層となる 第2の磁性層40が設けられ、その上下に対称に中間層 30や固着層20などが設けられている。同図に関して も、各層の具体的な構成や役割は、図1乃至図2に関し て前述したものと概略同様とすることができるので、同 一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略す る。また、図1に例示した硬磁性膜80、80と電極8 2、82も、図10においては簡単のために省略した。 【0104】ここで、図10に表した構造に対して、図 1~図9に例示したようなそれぞれの積層構造を適用す ることができる。すなわち、図1~図9に関して前述し たそれぞれの積層構造を第2の磁性層40を中心として 上下に対称に設けることができる。

【0105】このように、フリー層となる磁性層40の上下に磁化固着層となる磁性層20を設けることにより、図1~図9に関して前述した種々の効果に加えて、やや低い反射率の場合でも大きなMR変化率を得ることができるという効果も得られる。また、フリー層が電流の流路の中心付近に配置されるため、電流磁界によってフリー層が受ける影響が少なく、動作が安定するという効果も併せて得られる。

【0106】一方、このように、フリー層の上下に磁化 固着層を設けると、磁化固着層からの静磁気的結合が磁 化固着層が1層の場合の2倍になる。従って、磁化固着 層の内部において反平行の磁化を形成するために、いわ ゆる「シンセティック反強磁性構造」を用いることがよ り重要になる。図11は、このようなシンセティック反 強磁性構造を採用した変形例を表す断面概念図である。 すなわち、図11においては、磁化固着層となる第1の 磁性層20が、それぞれ第1の強磁性体金属層22A、 ルテニウム(Ru)層28、第2の強磁性体金属層22 B、非金属層24、第3の強磁性体金属層22Cを順に 積層した構造とされている。このように、ルテニウム (Ru)層28を設けると、その上下の強磁性体層の磁 化方向が反平行となる。 つまり、第1の強磁性体金属層 22Aの磁化方向に対して、第2の強磁性体金属層22 Bと第3の強磁性体金属層22Cの磁化方向が反平行と なる。従って、層22Aの膜厚に対して、層22Bの膜 厚と層22Cの膜厚の合計がほぼ等しくなるようにすれ ば、第1の磁性層20の内部において全体の磁化方向が キャンセルされ、磁化固着層からの静電的カップリング を解消することができる。

【0107】また、図11の構造においては、非金属層24を設けることによって、電子を鏡面反射させるスペキュラ効果も同時に得ることができる。つまり、電子は、フリー層すなわち第2の磁性層40の上下に設けら

れた2つの非金属層24の間において鏡面反射を受けながら流れる。このため、電子の運動量の損失が低減され、フリー層すなわち第2の磁性層40として膜厚2nm以下の磁性層でも十分な感度を確保することができ、さらに大きなMR効果を得ることができる。

【0108】また、図11の構造においては、非金属層24をルテニウム層28と第2の磁性層40との間に設けている。この理由は、ルテニウム層28は、電子を散乱する性質を有するからである。すなわち、電流の主要な経路内にルテニウム層を設けると、電子が散乱されて損失が生ずる。これに対して、図11の構成においては、非金属層24をルテニウム層28と第2の磁性層40との間に設けることにより、電流経路からルテニウム層28を外して、電子の散乱による損失を解消することができる。

【0109】次に、本発明の磁気記録装置について説明する。以上説明した各実施形態の磁気抵抗効果素子は、例えば、記録再生一体型の磁気ヘッドに組み込まれ、磁気記録装置に搭載される。

【0110】図12は、このような磁気記録装置の概略構成を例示する要部斜視図である。すなわち、本発明の磁気記録装置150は、ロータリーアクチュエータを用いた形式の装置である。同図において、磁気ディスク151は、スピンドル152に装着され、図示しない駆動装置制御部からの制御信号に応答する図示しない毛ータにより回転する。磁気ディスク151が浮上した状態で情報の記録再生を行うヘッドスライダ153は、薄膜状のサスペンション154の先端に取り付けられている。ここで、ヘッドスライダ153は、例えば、前述したいずれかの実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子を磁気ヘッドの一部として搭載している。

【0111】磁気ディスク151が回転すると、ヘッドスライダ153の媒体対向面(ABS)は磁気ディスク151の表面から所定の浮上量をもって保持される。

【0112】サスペンション154は、図示しない駆動コイルを保持するボビン部などを有するアクチュエータアーム155の一端に接続されている。アクチュエータアーム155の他端には、リニアモータの一種であるボイスコイルモータ156が設けられている。ボイスコイルモータ156は、アクチュエータアーム155のボビン部に巻き上げられた図示しない駆動コイルと、このコイルを挟み込むように対向して配置された永久磁石および対向ヨークからなる磁気回路とから構成される。

【0113】アクチュエータアーム155は、固定軸157の上下2箇所に設けられた図示しないボールベアリングによって保持され、ボイスコイルモータ156により回転摺動が自在にできるようになっている。

【 0 1 1 4 】本発明によれば、前述した各実施形態にかかる磁気抵抗効果素子を磁気ヘッドの要部として採用することにより、大きな再生出力信号と、良好な熱安定性

とを得ることができる。さらに、その結果として、再生出力の経時変化を解消することもできる。また、アセンブリの際に印加されうるESD (electro-static discharge:静電気)に対する耐性も改善され、組立の際の歩留まりも向上する。

【 0 1 1 5 】以上の効果から、狭トラック化、低素子ハイト化が可能となり、高密度磁気記録に対応した磁気記録装置を実現することができる。

【0116】以上、本発明の実施の形態について説明した

【0117】次に、本発明の具体的な実施例を説明する。

【0118】(実施例1)図1及び図2を参照しつつ本 発明の第1の実施例について説明する。まず、熱酸化シ リコン(Si)基板上にスパッタ法によって、Ta5n m/NiFe2nm/IrMn5nm/NiFe1nm **/CoFe0.5nmという積層構造を成膜し、その表** 面を1×10-4 torrの酸素に60秒間さらし、非 金属層24を形成した。そして、その上にさらにCoF e 2 nm/Cu2nm/CoFe2nmという積層構造 を成膜し、その表面を1x10-4torrの酸素に6 〇秒間さらして非金属層50を形成した。そして、その 上に、保護膜としてTa0. 4 n mを堆積し、大気中に 取り出した。この結果、表面のTaも酸化されて酸化層 が形成された。この結果として、Ta5nm/NiFe 2nm/IrMn5nm/NiFeO.6nm/NiF eOO. 4nm/CoFeOO. 5nm/CoFe2n m/Cu2nm/CoFe1.6nm/CoFeO0. 4 nm/TaOO. 4 nmという積層構造が得られた。 ここで、酸化しにくいNiFeをIrMn層とCoFe 層との間に挟んだことにより、非金属層24の膜厚は1 nmに抑制され、再現性良く極薄の非金属層を形成する ことが可能となった。

【0119】このため、磁化固着層20における非金属層24を介した磁気的結合は十分に強く、磁化固着特性に優れたスピンバルブ構造を実現することができた。具体的には、MR変化率18%、一方向異方性磁場(HUA)4000eを得ることができた。また、全体の結晶性を改善するために、非金属層24の形成のための酸化処理を200℃において実施した場合においても、固着層20の磁化固着特性に劣化はみられなかった。

【0120】(比較例1)上記実施例1に対する比較のために、熱酸化シリコン(Si)基板上にスパッタ法によって、 $Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe2.0nmという積層構造を成膜し、その表面を<math>1x10^{-4}$  torrの酸素に60秒間さらし、非金属層を形成した。そして、その上にさらに $CoFe2nm/Cu2nm/CoFe2nmという積層構造を成膜し、その表面を<math>1x10^{-4}$  torrの酸素に60秒間さらして非金属層を形成した。そして、その上に、保

護膜としてTa0. 4 nmを堆積し、大気中に取り出し た。この結果、表面のTaも酸化されて酸化層が形成さ れた。この結果として、Ta5nm/NiFe2nm/ IrMn5nm/CoFeO. 5nm/CoFeO1. 5 nm/CoFe 2 nm/Cu 2 nm/CoFe 1.6 nm/CoFeOO. 4nm/TaOO. 4nmという 積層構造が得られた。すなわち、本比較例においては、 CoFeの酸化が進みすぎてしまい、得られたCoFe O層の厚さは1.5nmと厚くなってしまった。このた め、磁化固着層におけるCoFe層を介した磁気的結合 は弱く、磁化固着特性には劣化が見られた。具体的に は、H<sub>IIA</sub>は、2000eに低下した。また、全体の結 晶性を改善するために、非金属層の形成のための酸化処 理を200℃において実施したところ、固着層の磁化固 着特性はさらに劣化してしまい、非金属層の酸化による 厚膜化がさらに進行したことがわかった。

【0121】(実施例2)図3を参照しつつ本発明の第 2の実施例について説明する。まず、熱酸化シリコン (Si) 基板上にスパッタ法によって、Ta5nm/N iFe2nm/IrMn5nm/CoFe1nm/Ni 1 nmという積層構造を成膜し、その表面を1x10 - 4 torrの酸素に60秒間さらし、非金属層24を 形成した。そして、その上にさらにCoFe2nm/C u2nm/CoFe2nmという積層構造を成膜し、そ の表面を1 x 1 0 - 4 torrの酸素に6 0 秒間さらし て非金属層50を形成した。そして、その上に、保護膜 としてTa0. 4 nmを堆積し、大気中に取り出した。 この結果、表面のTaも酸化されて酸化層が形成され た。この結果として、Ta5nm/NiFe2nm/I rMn5nm/CoFe1nm/Ni0.5nm/Ni OO. 5 nm/CoFe 2 nm/Cu2nm/CoFe 1.6 nm/CoFeOO.4 nm/TaOO.4 nm という積層構造が得られた。

【0122】本実施例においては、酸化しにくいNi層を表面に設け、IrMn層と接する層にはCoFe 層を挟んだことにより、非金属層24の膜厚は1nmに抑制され、再現性良く極薄の非金属層を形成することが可能となった。

【0123】このため、磁化固着層20における非金属層24を介した磁気的結合は十分に強く、磁化固着特性に優れたスピンバルブ構造を実現することができた。また、IrMn層とCoFe層との組み合わせにより、十分に強い一方向異方性を得ることができた。具体的には、MR変化率として17%、一方向異方性磁場として5500eを得ることができた。さらに、全体の結晶性を改善するために、非金属層24の形成のための酸化処理を200℃において実施した場合においても、固着層20の磁化固着特性に劣化はみられなかった。

【0124】(実施例3)図4を参照しつつ本発明の第 3の実施例について説明する。まず、熱酸化シリコン (Si) 基板上にスパッタ法によって、Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe1nmという 積層構造を成膜し、その表面を $1x10^{-5}$ torrの 酸素に10秒間さらし、第1の非金属層24Aを形成した。そして、その上にさらにCoFe1nmを堆積し、もう一度その表面を $1x10^{-5}$ torrの酸素に10秒間さらし、第2の非金属層24Bを形成した。

【0126】本実施例においては、弱い酸化によりピンホールが存在しうる極薄のCoFeO層24A、24Bを設けるが、このように非金属層を2層とすることより、全体の電子の鏡面反射率を改善し、約18%という大きなMR効果を得ることができた。

【0127】(実施例4)図5を参照しつつ本発明の第 4の実施例について説明する。まず、熱酸化シリコン (Si) 基板上にスパッタ法によって、Ta5nm/N iFe2nm/IrMn5nm/CoFeCr2nmと いう積層構造を成膜し、その表面を1×10-4tor rの酸素に60秒間さらし、非金属層24を形成した。 そして、その上にさらに、CoFe2nm/Cu2nm /CoFe2nmという積層構造を成膜し、その表面を 1 x 1 0 - 4 torrの酸素に6 0 秒間さらして非金属 層50を形成した。そして、その上に、保護膜としてT a 0. 4 n m を堆積し、大気中に取り出した。この結 果、表面のTaも酸化されて酸化層が形成された。この 結果として、Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5 nm/CoFeCr1. 2nm/CoFeCr00. 8 nm/CoFe2nm/Cu2nm/CoFe1.6n m/CoFeOO. 4nm/TaOO. 4nmという積 層構造が得られた。

【0128】本実施例においては、Crが選択的に酸化されて安定な酸化物を形成するため、極薄の非金属層24を再現性良く形成することができた。さらに、全体の結晶性を改善するために、非金属層24の形成のための酸化処理を200℃において実施した場合においても、固着層20の磁化固着特性に劣化はみられなかった。

【0129】(実施例5)次に、図6を参照しつつ、本発明の第5の実施例について説明する。まず、熱酸化シリコン(Si)基板上にスパッタ法によって、Ta5n

m/N i Fe 2 n m/I r M n 5 n m/C o Fe 0. 5 n m/C r 0. 4 n m という積層構造を成膜し、その表面を  $1 \times 10^{-5}$  torrの酸素に 1 O 秒間 さらし、非金属層 24 を形成した。

【0130】さらにその上に、CoFe2nm/Cu2nm/CoFe2nmという積層構造を成膜し、その表面を $1\times10^{-4}$  torrの酸素にさらして非金属層50を形成した。そして、その上に、保護膜としてTa0.4nmを堆積し、大気中に取り出した。この結果、表面のTaも酸化されて酸化層が形成された。この結果として、Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe0.5nm/Cr2O30.5nm/CoFe2nm/Cu2nm/CoFe1.6nm/CoFe00.4nm/TaO0.4nmという積層構造が得られた。

【0131】本実施例においては、膜全体として(111)配向性を有し、CoFe 層は、fcc 構造をとり、(111)面を積層させた構造となった。また、 $Cr_2$   $O_3$  は、コランダム構造をとり、最密充填層が膜面に対して平行に形成された。コランダム構造の場合には、酸素層を介してCR層が反強磁性的結合をしており、最密充填層に垂直な方向の磁気的周期は、0.452nmである。このため、 $Cr_2O_3$  層の厚さを0.5nmとしたときには、膜厚方向にほぼ酸素層が2 層積層されることになる。この結果、 $Cr_2O_3$  層を挟んだ上下CoFe を層は平行に磁化結合し、安定な磁気特性を得ることが可能となった。具体的には、MR変化率として20%であり、一方向異方性磁場( $H_{UA}$ )として6000eを得ることができた。

【 0 1 3 2 】 (実施例 6 ) 次に、図 6 を参照しつつ本発明の第 6 の実施例について説明する。まず、熱酸化シリコン (Si) 基板上にスパッタ法によって、Ta5 nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe2nm/Cr0.6 nmという積層構造を成膜し、その表面を1×10-5 torrの酸素に10秒間さらし、非金属層24'を形成した。

【0133】さらにその上に、CoFe2nm/Cu2nm/CoFe2nmという積層構造を成膜し、その表面を $1\times10^{-4}$  torrの酸素にさらして非金属層50を形成した。そして、その上に、保護膜としてTa0.4nmを堆積し、大気中に取り出した。この結果、表面のTab0を化されて酸化層が形成された。この結果として、Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe2nm/Cu2nm/CoFe1.6nm/CoFe2nm/Cu2nm/CoFe1.6nm/CoFe00.4nm/TaOO.4nmという積層構造が得られた。

【0134】本実施例においても、膜全体として(111)配向性を有し、CoFe層は、fcc構造をとり、(111)面を積層させた構造となった。また、Cr2

O3は、コランダム構造をとり、最密充填層が膜面に対して平行に形成された。コランダム構造の場合には、酸素層を介してC r層が反強磁性的結合をしており、最密充填層に垂直な方向の磁気的周期は、O.452 nmである。このため、C r  $_2$   $O_3$  層の厚さをO.7 nmとしたときには、膜厚方向にほば酸素層が3層積層されることになる。この結果、C r  $_2$   $O_3$  層を挟んだ上下C oF e層は反平行に磁化結合し、シンセティック磁化配列を得ることができ、MR変化率として19%を得ることができた。

【0135】(実施例7)次に、図6を参照しつつ本発明の第7の実施例について説明する。まず、熱酸化シリコン(Si)基板上にスパッタ法によって、 $Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe0.5nm/Fe0.4nmという積層構造を成膜し、その表面を<math>1\times10^{-5}$ torrのラジカル酸素に10秒間さらし、非金属層24を形成した。

【0136】さらにその上に、CoFe2nm/Cu2nm/CoFe2nmという積層構造を成膜し、その表面を $1\times10^{-4}$  torrの酸素にさらして非金属層50を形成した。そして、その上に、保護膜としてTa0.4nmを堆積し、大気中に取り出した。この結果、表面のTaも酸化されて酸化層が形成された。この結果として、Ta5nm/NiFe2nm/IrMn5nm/CoFe0.5nm/ $\alpha$ -Fe2O30.5nm/CoFe2nm/Cu2nm/CoFe1.6nm/CoFe00.4nm/Ta00.4nmという積層構造が得られた。

【0137】本実施例においても、膜全体として(111)配向性を有し、CoFe 層は、fcc 構造をとり、(111) 面を積層させた構造となった。また、 $\alpha$  -F  $e_2$   $O_3$  は、コランダム構造をとり、最密充填層が膜面に対して平行に形成された。コランダム構造の場合には、酸素層を介してFe 層が反強磁性的結合をしており、最密充填層に垂直な方向の磁気的周期は、0.458 nmである。このため、 $Fe_2$   $O_3$  層の厚さを0.5 nmとしたときには、膜厚方向にほぼ酸素層が2 層積 されることになる。この結果、 $Fe_2$   $O_3$  層を挟んだ上下CoFe 層は平行に磁化結合し、安定な磁気特性を得ることが可能となった。具体的には、MR 変化率として20%、一方向異方性磁場( $H_{UA}$ )として6000e を得ることができた。

【0138】また、 $\alpha$  - Fe $_2$ O $_3$ は、反強磁性が消失する温度(ネール温度)が670  $^{\circ}$  と非常に高いため、実際にデバイスとして使用される環境温度である100  $^{\circ}$  においても、6000 e という大きな一方向異方性磁場を得ることができた。

# [0139]

【発明の効果】本発明は、以上説明した形態で実施され、以下に説明する効果を奏する。

【0140】まず、本発明によれば、磁化固着層の中間に電子反射層としての非金属層を設け、且つその非金属層の下地として、2種類の層を積層させることにより、下側の層を反応に対するストッパ層として作用させ、極薄且つ均一な非金属層を再現性よく形成することができる。その結果として、電子の鏡面反射を生じさせつつ、第1の強磁性体金属層と第2の強磁性体金属層との磁気的なカップリングを確保して良好な磁化固着特性を得ることができる。

【 0 1 4 1 】また、本発明によれば、磁化固着層の非金 属層の下側の強磁性体金属層を多層構造とし、その下側 の層をバルク効果が高い強磁性体の層とすることによ り、磁化固着特性をさらに改善してより大きなMR変化 量を得ることができる。

【0142】また、本発明によれば、磁化固着層において、電子を反射させる複数の非金属層を別個に設けることにより、強磁性体層との界面が増え、電子が鏡面反射される確率を倍増させることができる。つまり、ピンホールなどが存在しうるような極薄の非金属層を用いて強磁性体層の間の磁気的なカップリングを確保しつつ、電子の鏡面反射の効率を倍増させることができる。その結果として、磁気固着特性を維持しつつ、電子の運動量の損失を大幅に低減して大きなMR特性を実現することができる。

【 O 1 4 3 】また、本発明によれば、非金属層を中間に含んだ磁化固着層をシンセティック反強磁性体とすることにより、磁化固着層からの静磁場による動作点のシフトをを解消することができる。さらに、静磁場の影響がなくなるため、フリー層を十分に薄くすることが可能となり、スペキュラ効果をより有効に利用することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。

【図2】非金属層24の形成方法を概念的に表す工程断面図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。す

【図4】本発明の第3の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。

【図5】本発明の第4の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。

【図6】本発明の第5の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。

【図7】本発明の第6の実施の形態にかかる磁気抵抗効果素子の断面構造を表す概念図である。

【図8】電子を鏡面反射する非金属層を反強磁性層と第 1の磁性層との間に設けた例を表す概念図である。

【図9】電子を鏡面反射する非金属層を反強磁性層の中間に設けた例を表す概念図である。

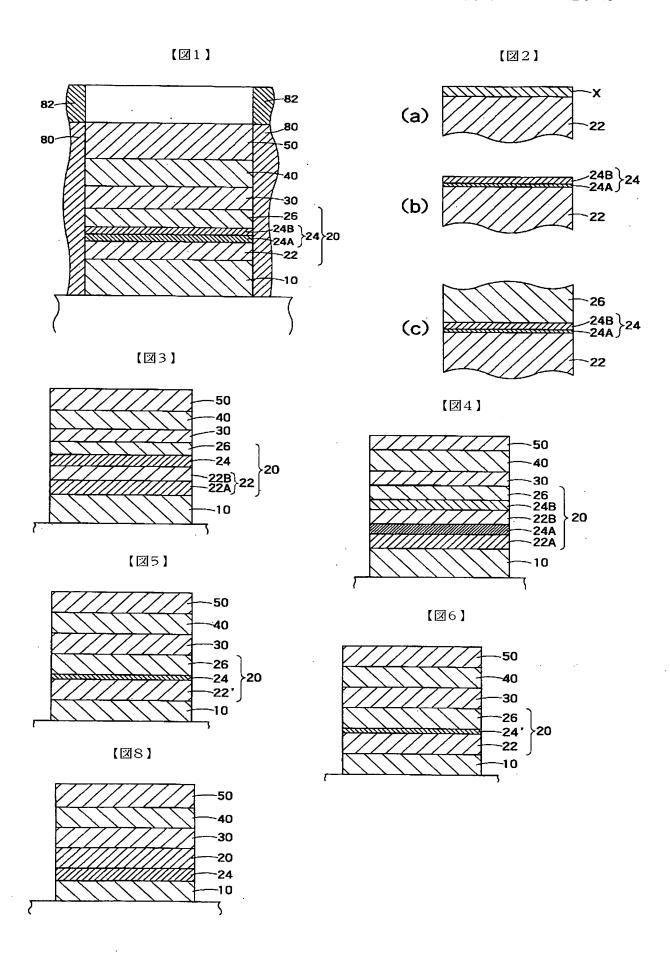
【図10】磁化固着層を上下に設けた構造を例示する概念図である。

【図11】シンセティック反強磁性構造を採用した変形 例を表す断面概念図である。

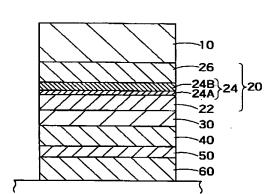
【図12】本発明の磁気記録装置の概略構成を例示する 要部斜視図である。

# 【符号の説明】

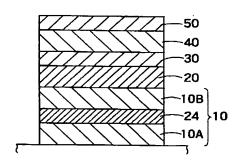
- 2 バッファ層
- 10、10A、10B 反強磁性層
- 20 第1の磁性層
- 22、22A、22B、22C 強磁性体金属層
- 24 非金属層
- 24A 第1の非金属層
- 24B 第2の非金属層
- 26 強磁性金属層
- 28 ルテニウム層
- 30 非磁性中間層
- 40 第2の磁性層
- 50 非金属層
- 60 下地層、保護層
- 80 硬磁性膜
- 82 電極
- 150 磁気記録装置
- 151 磁気ディスク
- 153 ヘッドスライダ
- 154 サスペンション
- 155 アクチュエータアーム
- 156 ボイスコイルモータ
- 157 固定軸



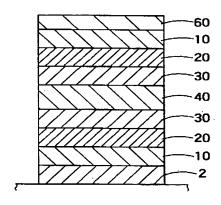
【図7】



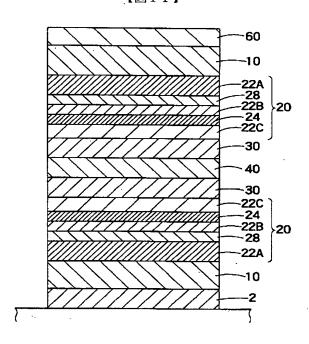
【図9】



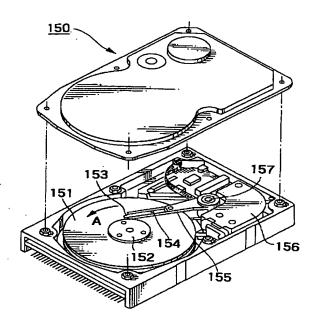
【図10】



【図11】



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 佐 橋 政 司 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会 社東芝研究開発センター内 (72)発明者 岩 崎 仁 志 神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会 社東芝研究開発センター内